

## 关于《碳化硅衬底及外延片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法》等 2 项团体标准征求意见的通知

各有关单位：

由广州南砂晶圆半导体技术有限公司提出，并主责起草的《碳化硅衬底及外延片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法》和《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》两项团体标准已完成征求意见稿的编制，根据《CASAS 管理和标准制修订细则》有关规定，为保证标准的科学性、严谨性和适用性，现公开征求意见。

请各有关单位及专家对本标准提出宝贵建议和意见，于 2021 年 9 月 6 日前以邮件的形式将《团体标准征求意见反馈表》反馈至联盟秘书处。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟



秘书处邮箱：casas@casa-china.cn

秘书处电话：010-82387600-208